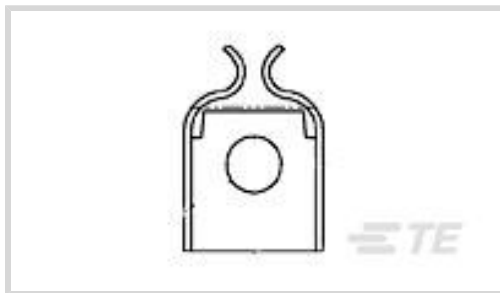




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: **导轨硬件**

连接器硬件附件类型: **电源端子组件**

主要产品材料: **磷青铜**

工作温度 (最大值): 125 °C [257 °F]

工作温度范围: -65 – 125 °C [-65 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	导轨硬件
连接器硬件附件类型	电源端子组件

主体特性

主要产品电镀材料	金
主要产品材料	磷青铜

使用环境

工作温度 (最大值)	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-65 – 125 °C[-65 – 257 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

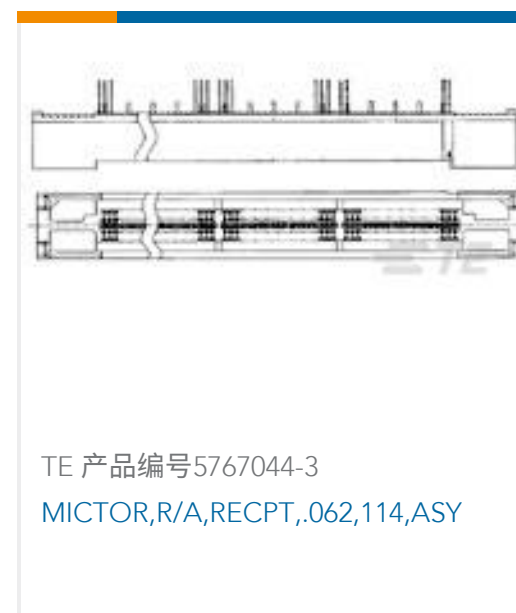
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

HDI E.S.D. POWER CONT L.P.

英文版本

CAD 文件



3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_532900-3_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_532900-3_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_532900-3_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

日语

使用说明书 (美国)

英文版本

AMP-HDI CONNECTOR JACKSCREW HARDWARE KITS, GUIDE PINS, AND GUIDE PIN

英文版本